

## 109 年度海外人才橋接方案

### 計畫與廠商媒合說明會(台北場)

#### ■ 辦理目的：

為號召海外高階人才來台貢獻所學，科技部打造「海外人才橋接方案(LIFT)」，期望透過引進國際新知，達到激勵產業創新及刺激技術躍昇之成效。109 年度 LIFT 2.0 方案已建置平台，積極促成海外學人與國內產學研機構進行線上/線下媒合，並提供海外學人來回機票補助與全程免費食宿，安排海外學人參加「海外學人國內交流會」，與國內產學研機構進行面對面交流，以促成海外學人返/來臺就業發展，並提升國內廠商技術能力，最終促進國內產業創新及經濟實力。

#### ■ 活動對象：

國內各領域產學研機構、科學園區廠商或其他各界有興趣參加之先進(人資或研發部門尤佳)。

#### ■ 活動時地：

時間	地點
109 年 8 月 19 日(星期三) 下午 13:30~16:00	南港軟體工業園區 共好工作空間-一期 A 棟二樓 (臺北市南港區三重路 19-10 號)

#### ■ 活動議程：

時間	議程
13:30~14:00	報到
14:00~14:10	開場致詞
14:10~14:40	109 年度海外人才橋接方案(LIFT2.0)推動說明
14:40~15:00	海外學人國內交流會-廠商媒合會說明
15:00~15:30	意見回饋與交流
15:30~16:00	自由交流及散會

備註：主辦單位保留變更議程、講題及主講人/發表人之權利。若有任何未盡事宜，主辦單位亦保有隨時補充、說明及修改之權利。

#### ■ 免費活動，線上報名：

<https://wlsms.itri.org.tw/ClientSignUp/Index.aspx?ActGUID=EFBCC849FA>

#### ■ 本案聯絡人：黃小姐 02-2370-1111 轉 306 / wenhsin.huang@itri.org.tw